

Raport bieżący nr: 20/2003

Data: 2003-03-28



Podpisanie znaczącej umowy o emisji bonów dłużnych

Zarząd Relpol S.A. z siedzibą w Żarach informuje, że:

w dniu 26 marca 2003r podpisał z Raiffeisen Bank Polska S.A. Oddział w Poznaniu umowę o emisji bonów dłużnych. Umowa ta dotyczy wielokrotnego pozyskiwania przez Relpol S.A. środków pieniężnych w wysokości, terminach, i na zdach uzgadnianych każdorazowo pomiędzy stronami.

Ogólne warunki umowy dotyczą:

- 1/ termin obowiązywania umowy - do 17 marca 2006 roku,
- 2/ maksymalna wartość umowy - 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów)
- 3/ wykorzystanie - środki pieniężne wykorzystane będą na finansowanie bieżącej działalności Spółki,
- 4/ zaciągnięte zobowiązania z tytułu bonów dłużnych nie wymagają zabezpieczenia,
- 5/ wartość nominalna jednego bonu dłużnego wynosi 100.000,00 PLN (słownie : sto tysięcy)

Umowa została uznana za istotną na podstawie wartości przedmiotu umowy, która wynosi ponad 10% kapitałów własnych emitenta.

Podstawa prawna: §5, ust 1, pkt 3 RRM GPW

PODPISY: *Mariusz Wróbel – Prezes Zarządu*
Waldemar Łoboda – Wiceprezes Zarządu